MICROCRE 研润光机

WPAS-19 焊接熔深立体显微分析系统

产品资料摘要

型号 WPAS-19 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

WPAS-19焊接熔深立体显微分析系统是将传统的光学显微镜与计算机通过光电转换有机的结合在一起，不仅可以在目镜上作显微观察，还能在计算机显示屏幕上观察图像，并能将所需要的图片进行编辑、保存和打印,同时还可以对被测工件的数据进行处理分析等。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
目镜	WF10X(Φ22mm)
物镜	0.7X~6.3X
放大倍数	7X~63X
视场范围	Φ33.8~Φ3.49
工作距离	110mm

参数项目	原站列示数值或说明
升降行程	220mm
底座尺寸	310X280mm
反射照明	上光源，3W高亮度LED
透射照明	下光源，5W高亮度LED。
X，工作距离	165mm
CCD接口	0.4X,0.5X分划,1X
数码相机	CANON/NIKON

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/WPAS-19.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。